



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：1.27 μm 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

| | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|------|-----|----|
| 签字 | | | | | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| | 标记 | 外数 | 更改文件号 | 签字 | | | |
| 日期 | 设计 | M. | 标准化 | | 共 页 | 第 页 | |
| | 审核 | | | | | | |
| | 工艺 | | 日期 | | | | |

装配图

HN-LP5-0.5-1.27(6-1.5)
-C0.7

成都恒利泰科技有限公司

